



第16回 Femtetユーザ会 (1/2)

| | |
|------|--|
| 日時 | 2026年6月19日 (金) ユーザ会 13:30~17:20 (受付開始 13:00) デモ展示 13:00~19:05 懇親会 17:35~19:10 |
| 場所 | TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口 JR線 品川駅 高輪口 徒歩2分 京急本線 品川駅 高輪口 徒歩2分 |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 120名 (先着順) |
| 内容 | <p>ユーザ会： 各回30分でご講演いただきます。</p> <p>1、Femtet2026新機能の紹介 株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター 設計プロセス開発部シニアマネージャー 兼 同部 CAE開発1課 シニアマネージャ 松高晋二 様 「Femtet新機能のご紹介」</p> <p>2、ユーザ様事例セッション ①積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー 開発研究所 先端技術センター 副主任研究員 水野絢可 様 「Femtetを用いた樹脂材料開発へのCAE活用と設計者CAE普及の取り組み」 ②オムロン株式会社 ストラテジックR&D本部 デジタルソリューションセンタ デジタルデザイン部 CAE・最適化グループ 主査 坂下裕啓様, エンジニア 村岡元気様 「Femtet x Python x 生成AI = 設計リードタイム短縮」</p> <p>3、パートナーセッション (共同講演) 株式会社図研 事業本部 SE統括部 第一SE部 関西SE課 課長 武田 宏明 様 ムラタソフトウェア株式会社 営業企画部 販売推進課 伊勢 智之 「2D基板設計から3D熱応力解析へ --- Design Force x Femtet が拓くエレメカ協調設計の新しい実践 ---」</p> <p>4、Femtet技術セッション 株式会社村田製作所 通信・センサ事業本部 高周波デバイス事業部 S A W / B A W技術開発部 プロセス開発課 川崎幸一郎 様 「電子部品のアッセンブリプロセスにおけるFemtet活用の事例」</p> <p>プログラムの詳細はこちらをご確認ください。</p> <p>デモンストレーション： 専用の部屋をご用意し、休憩時間や懇親会時間にご参加いただけます。 以下、5社の企業様に出展いただきます。 東レエンジニアリングDソリューションズ(株) デル・テクノロジー株式会社 株式会社 図研 株式会社 IDAJ ムラタソフトウェア株式会社</p> <p>懇親会： 立食形式での懇親会を行います。様々な企業のユーザ様にご参加いただきますので、情報交換の場としてお気軽にご参加ください。</p> |
| 申込方法 | お申し込みは、セミナー申し込みフォームより、お願い致します。 ユーザ会にお申込みいただいた方へ、後日懇親会への参加確認について、事務局より個別にご案内させていただきます |



Femtet



Murata Software

よろず相談、操作体験（2/2）

| | |
|------|---|
| 日時 | 2026年 6月19日 (金) よろず相談 9:30~12:00 操作体験 10:00~11:30 |
| 場所 | 前頁同様 |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | よろず相談 12名 操作体験 10名 |
| 内容 | <p>よろず相談：</p> <p>解析分野ごとに技術メンバーが対応します。 ご相談いただける時間は30分になります。</p> <p>1つの会場をパーティションで区切った半個室形式で実施いたします。 各スペースでは、視線や手元は遮られる構造となっておりますが、 音声については周囲に聞こえる可能性がございます。 あらかじめ会場環境をご理解いただいたうえで、お申込みいただきますようお願いいたします。</p> <p>操作体験：</p> <p>スクール形式で講師が簡単操作を説明し、Femtetを体験していただけます。 時間は10:00~11:30を予定しております。</p> |
| 申込方法 | ユーザ会にお申込みいただいた方へ、後日よろず相談・操作体験への参加確認について、事務局より個別にご案内させていただきます。 |